

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：蔡杰廷
電話：02-7736-5577
電子信箱：tsai368@mail.moe.gov.tw

受文者：東吳大學

發文日期：中華民國114年12月24日
發文字號：臺教文(一)字第1140134542號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：簡章及申請書 (A090000000E_1140134542_senddoc2_Attach1.pdf)

主旨：函轉公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所「2026年度出席國際學術會議經費資助」，請鼓勵所屬申請，請查照。

說明：

- 一、依據公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所114年12月10日第337號函辦理。
- 二、旨揭經費資助計畫，係資助持碩士以上學位之臺灣籍日本研究者，參加國際學術會議、國際論壇等所需之旅費。申請人研究內容限於社會或人文科學領域以日本為研究對象或發表重要研究案例。
- 三、旨揭經費資助計畫已開始受理申請，申請截止日期如下：
 - (一)第1回：115年1月30日(星期五)。
 - (二)第2回：115年7月13日(星期一)。
- 四、檢附「2026年度出席國際學術會議經費資助」簡章及申請書各1份(如附件)。相關訊息請參考旨揭事務所網頁(<https://www.koryu.or.jp/tw/business/study/presentation/application/>)，或逕洽日本台灣交流協會

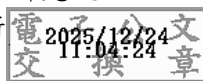
東吳大學



台北事務所新聞文化部謝小姐(電話：02-2713-8000分機
2414)。

正本：各公私立大專校院(含大學系統)、國家教育研究院

副本：公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所



裝

訂

線